

Opis produktu

RD56F1

RD56F1 Top plate, Field width: 5, 12 mm x 1359 mm x 625 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	RD56F1
Kod zamówieniowy	2CPX045745R9999
Numer EAN	4011617457459
Opis katalogowy	RD56F1 Top plate, Field width: 5, 12 mm x 1359 mm x 625 mm
Opis	Top plate, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, Powder-coated, in RAL 7035, dimensions in mm (H x W x D): 12 x 1359 x 625, panel width 5, cabinet depth 6

Dane techniczne

Funkcja dodatkowa	with cable entry
Do użytku z	5/10RG6 5/8RG6
Typ obudowy	Top plate
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał	Stal
Liczba modułów do zabudowy	0
Pola pomiarowe	0
Uwagi	ETIM
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100020X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	1359 mm
Wysokość netto	12 mm
Głębokość / długość netto	625 mm
Masa netto	12.578 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	13.081 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100020X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000744 - Top-/floor element (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000744 - Top-/floor element (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
eClass	V11.1 : 27182405
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → TriLine-R → Structure

